PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-077002

(43) Date of publication of application: 23.03.1989

(51)Int.Cl.

G02B 6/12

G02B 6/14

(21)Application number: 63-116938

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

16.05.1988

(72)Inventor: KAWACHI MASAO

TAKATO NORIO JINGUJI KANAME SUGITA AKIO **SUMITA MAKOTO**

(30)Priority

Priority number: 62162164

Priority date: 29.06.1987

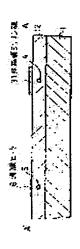
Priority country: JP

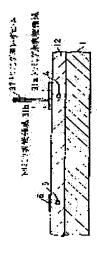
(54) INTEGRATED OPTICAL DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To execute an exact double refraction control of an optical waveguide by providing a stress providing film on an optical waveguide clad layer so that a stress exerted on an optical waveguide core part is varied non-reversibly by an external stimulus.

CONSTITUTION: A clad layer 12 is formed on a substrate, and a single mode optical waveguide containing a core part which is buried in this clad layer 12 and has a light propagating action is formed. Subsequently, a stress providing film 31 for providing a stress to this single mode optical waveguide, and also, varying non-reversibly the stress by trimming is formed on the clad layer 12. It will suffice that this stress providing film 31 is brought to trimming so that a desired double refraction characteristic can be obtained. At the time of bringing the stress providing film 31 to trimming, a diagnostic light is made incident on an integrated optical device, and while monitoring a prescribed device characteristic such as a polarized wave characteristic of the device, etc., trimming can be executed. In such a way, a precise double refraction control, and also, a polarized wave characteristic control of the optical device can be executed.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

昭64-77002 ② 公開特許公報(A)

@Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

個公開 昭和64年(1989)3月23日

G 02 B 6/12 C - 7036 - 2H- 7036-

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全21頁)

集積光デバイスおよびその製造方法 の発明の名称

> 願 昭63-116938 **創特**

四出 願 昭63(1988)5月16日

⑩昭62(1987)6月29日39日本(JP)39特願 昭62-162164

侵先権主張

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 内 Œ 夫 ⑫発 明者 河 会社内

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 戸 範 夫 79発 明 者 高 会社内

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 要 ②発 明 者 会社内

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社 ⑪出 願 人

郊代 理 人 弁理士 谷 羲 一

最終頁に続く

書

1. 発明の名称

集積光デバイスおよびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- 1)基板と、

前記基板上に配置されたクラッド層および前記 クラッド層に埋設され、光伝搬作用をもつコア部 を有する単一モード光導波路と、

前記クラッド周上の所定部分に配置され、トリ ミングにより前記コア部に作用する応力を非可逆 的に変化させて、前記単一モード光導波路の応力 復屈折値を調節し得る応力付与膜と

を具えたことを特徴とする集積光デバイス。

2) 前記応力付与膜が、非晶質シリコン膜である ことを特徴とする請求項1記載の集積光デバイ ス。

- 3)前記単一モード光導波路が、SiOzを主成分と する石英系光導波路であることを特徴とする請求 項2記載の集積光デバイス。
- 4) 基板上にクラッド層に埋設されて光伝搬作用 を持つコア部を含む単一モード光導波路を形成す る工程と、

前記クラッド層に埋設され光伝搬作用を持つコ ア部を含む単一モード光導波路を形成する工程

前記単一モード光導波路に応力を与え、かつト リミングにより前記応力を非可逆的に変化させ得 る応力付与膜を前記クラッド層上に形成する工程

を且えたことを特徴とする集積光デバイスの製造 方法。

5) 前記応力付与膜を部分的にトリミングして、 そのトリミングされた箇所の下部の前記単一モー ド光導波路の応力復屈折値を調節して、当該集積 光デバイスの所定の光学特性を調節する工程をさ らに具えたことを特徴とする請求項 4 記載の集積 光デバイスの製造方法。

- 6) 前記広力付与膜をトリミングする工程において、当該集積光デバイスに診断光を入射させ、前記所定の光学特性をモニタしつつトリミングを行うことを特徴とする請求項5記載の集積光デバイスの製造方法。
- 7) 前記応力付与膜をトリミングする工程において、光ピームを前記応力付与膜に部分的に照射することによりトリミングを実行することを特徴とする請求項5 記載の集積光デバイスの製造方法。

(以下余白)

積光デバイスの実現手段として期待されてい **

第144 図および第14B 図はこのような石英系単一モード光導波路を用いた従来の集積光デバイスの一例としての導波形マッハ・ツェンダー光干渉計の構成を説明するための、それぞれ、平面図および第14A 図におけるAA、線に沿った断面を拡大して示す断面図である。

第14A 図および第14B 図において、1 はシリコン基板である。2 および3 はシリコン基板1上に石英系ガラス材料により形成された方向性結合器である。これら方向性結合器2 および3 は互いに近接した2 本の石英系単一モード光導波路2-1 と2-2 および3-1 と3-2 からなり、その結合率はいずれもほぼ50% になるように設定されている。4 および5 は方向性結合器2 および3 の光導波路2-1 と3-1 との間および光導波路2-2 と3-2 との間をそれぞれ連結する2 本の光導波路であり、これら光導波路4 および5 は長さが Δ L だけ異なっている。これらの光導波路2-1、2-2、3-1、3-2、4 お

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、基板上に光導波路を配設した集積光デバイスおよびその製造方法に関するもので、さらに詳細には、光導波路の復屈折性を調節することにより所望の偏波依存性あるいは偏波無依存性をもつように構成した集積光デバイスおよびその製造方法に関するものである。

[従来の技術]

平面基板上に形成された単一モード光導波路、特にシリコン基板上に形成された石英采単一モード光導波路は、例えばM.Takato et al.:*Guided-Wave Muiti/Benultiplexer for Optical FDM Transmission*,Technical Digest of ECOC'86, p.443 に記載されている。このような石英系単一モード光導波路は、そのコア部の断面の寸法を通常使用されている石英系単一モード光ファイバに合わせて5~10μm 程度に設定することができるので、光ファイバとの整合性に優れた実用的な集

よび5 はシリコン基板 [上に配置されているクラッドガラス間12に埋設されたコアガラス部より成る。1aおよび2aは光導波路2-1 および2-2 の各入力ポート、1bおよび2bは光導波路3-1 および3-2 の各出力ポートである。6.はクラッドガラス層12の上において光導波路5の上方に配置した部膜ヒータである。

この光デバイスにおいて、入力ポート1aから入射した信号光の光周波数を変化させていくと、

$$\Delta f = \frac{c}{2n \cdot \Delta L}$$

(cは光速、nは光導波路の屈折率)

を周期として出力ポート1bおよび2bから交互に信 号光を取り出せることが知られている。

第15図は、この周期性を示し、入力ポート1aに信号光として基板1に水平な偏波方向を有するTE 偏光を入射した場合の出力ポート1bおよび2bからの出力光の光周波数特性を示すものである。ここで、実績は出力ポート1bからの出力光、破績は出力ポート2bからの出力光の場合を示す。したがっ

特開昭64-77002(3)

て、例えば、1.55μm 帯において、Δf-10GHz だ け光周波数間隔の離れた2本の信号光fiおよびf2 を入力ポートlaから同時に入射させる場合を考え てみる。ここで、上式に従ってΔL ≒10mmに設定 しておくと、出力ポート1bおよび2bから2本の信 号光 fl および fl 2を分離して取り出すことができ る。実際には、一方の光導波路5の上部には、光 導波路5の実効的な光路長を熱光学効果によって 1. 波長程度変化させるための移相器としての薄膜 ヒータ6を配設し、この薄膜ヒータ6への印加電 力を調整することにより導波形マッハ・ツェンダ 一光干渉計の上述の周期を信号光f₁およびf₂の周 波数値と同期させるとともに、希望の出力ポート に、希望の信号光を取り出す。それにより、第 14A 図および第14B 図に示した光干渉計は全体と して光周波数多重合分波器として機能する。

このような集積光デバイスはシリコン基板上への石英系ガラス限の堆積技術と反応性イオンエッチングによる微細加工技術とを中心とする公知の方法により製造することができる。

Bo· Δ L が信号光の波長の整数倍値(零を含む) になるように光導波路の復屈折値を調整しつつ光 干渉計を作製すればよいのである。

しかし、従来の集積光デバイス作製法では、ガラス組成や基板の種類を変える以外に復屈折値を 別却する方法がなく、高機能の集積光デバイスを 構成する際の障害となっていた。あるいはまたた コア部の形状にすることにより、形状効果を利用して のの、変化量は10-5のオーダーと小さ場合した。 充分な最大により、ではいた。場合した。 充分な長方形状にすると、入出力ボートにおいて カッイバとの接続損が急増する問題もあった。

上述の導波形光干渉計の欠点を解決するように した応力視屈折繋節溝付き光干渉計が例えば、 M.Kawachi et al.: "Birefringence Control in High-Silica Single-Mode Channel Waveguides on Silicon". Technical Digest of OFC/100C "87.TuQ31、またはヨーロッパ特許出願公開EP

第14A 図および第14B 図において、光干渉計を 構成する光導波路の複屈折値を仮に自由に制御で きればTE偏光とTM偏光の周期特性が見かけ上一致 するように導波形光干渉計を作製することが可能 であることが知られている。すなわち、光干渉計 の光路長差 Δ L の偏光方向によるわずかな差

-0255270-A2 に提案されている。

第16A 図および第16B 図は、このようは広力復居折調節講付き光干渉計の構造の一例を示す、それぞれ、平面図および第16A 図のAA 解に沿った断面図を拡大して示す断面図である。第14A 図 光線 で第14B 図に示した光干渉計との相違点は、光線 なりつの応力の一郎を解放して光線 路のの応力の一郎を解放して光線 路のの応力の一郎を解放して光線 路のの応力の一郎を解放して光線 路のの応力の一郎を解放して光線 路のの応力の一郎を解放して光線 路路 はいたができるが、大手渉計の大路を奏し、個別できるが、これら満21a および21b の位置、深下である。とにより、原理上は光、のに、長さを設定することにより、原理上は光、のような製作上の問題点が生じた。

すなわち、第16A 図および第16B 図に示した集 積光デバイスの形態の光干渉計を製造するにあたっては、応力調節構21a および21b は、クラッド 暦12の一部を反応性イオンエッチングにより除去 することにより形成されるが、その場合に、エッチング 工程中に光干渉計の偏被特性を同時側点がある。 これは、反応性イオンエッチングのような微細 正は真空容器内のプラズマ中で実行され、光干渉計に診断光を入射して偏被特性をモニタしつつ。 とい 西望の偏波特性に正確にチューニングすることが困難であるという問題点があった。

第16A 図および第16B 図に示した応力製節清21a および21b の代わりに、応力付与部を光導波路コア部近傍のクラッド圏12中に設けて、所望部分の光導波路の複歴折値を調節する方法も提案部されている。第17図は、かかる従来の応力付与部2 付き光導波路の構造例を示す断面図であり、コア部4の演劇にこのコア部4に近接して配置された多結晶性シリコン応力付与第22a および22b により光導波路4の復歴折値を調節する。しかし、複歴折値を所望の値に正確に合わせるためには、線管

率を増加させるイオンを拡散させてコア部を形成 するイオン拡散ガラス導波路を基本とした集積光 デバイスにおいても、光導波路コア部は基板から 応力を受け、これにより応力復屈折性が発生して いることが知られている。集積光デバイスに所望 の偏波依存性を付与するためには、この応力復屈 折値を正確に制御することがやはり要求される が、光導波路製造上の製作課差を許容しつつ精密 に復屈折値をチューニングする方法は無かっ た。

以上に説明したガラス系集積光デバイスの他に、Linboa系光導波路、InP 系やGaAs系等の半導体光導波路、YIG 系等の磁性体光導波路を用いた集積光デバイスの作製にあたっても、光導波路を用い路径が低を精密に制御することが強く要求されている。例えば、GGG 基板上にYIG 系光導波路を形成して集積形光アイソレータを構成する試みが行われているが、YIG 光導波路を信号光が伝搬する際に、偏波面の円滑なファラディ回転が含まれるためには、YIG 光導波路がGGG 基板から受ける応力

な応力分布計算により応力付与第22a および22b の形状、位置および必要長さを算出し、これに基づいてガラス膜およびシリコン膜の堆積およびエッチングを実行し、少しの誤差も無く所定の応力付与部付き光導波路構造を形成しなければならないという製作上の問題点があった。

以上、導波形マッハ・ツェンダー光干渉計の入力偏波依存性を例にとり集積光デバイス製造に際しての光導波路復屈折調節の重要性と従来製法における問題点を述べたが、他の集積光デバイス、例えば、光リング共振器。ファブリーペロー共振器、周波分離器、モード変換器、光波長板、方向性結合器などを製造する上でも同様の問題点がある。

上述の石英系単一モード光導波路に限らず、他の材料系の単一モード光導波路を用いた集積光デバイスを製造する場合においても、光導波路の復居折特性を調節して、所望の偏波特性を有するデバイスを実現することが望まれている。例えば、 多成分系ガラス基板面の所望位置にガラスの脱折

復屈折値を零に設定する必要がある。この目的のためにYiC 光導波路上部に石英ガラス膜を応力付与部として形成する方法等が提案されているが、第16A 図および第18B 図や第17図の従来例について説明したのと同様の理由により、正確な復屈が、類御は困難であった。YIC 光導波路の上部に重りをのせてGGG 基板からの応力をキャンセルする方法も提案されているが、重りによりGGG 基板であり、しかもまた、一つの基板上に多数の光素子を集積する際には重りをのせるのは現実的ではなかった。

[発明が解決しようとする課題]

従来の集積光デバイス製造技術における上記欠点、すなわち、光導波路の復屈折値を特密かつ容易に調節することができないという欠点は、光導波路の復屈折特性が重要な役割を果たす集積光デバイス、たとえば光干渉計、リング共振器、偏光分離器、アイソレータなどを設計および製造する上での大きな障害となっていた。

特開昭64-77002 (6)

もこで、本発明の目的は、従来技術の上記の制 約を解消して光導波路の正確な復屈折制御が可能 な集積光デバイスおよびその製造方法を提供する ことにある。

本発明の他の目的は、所望の個被依存性を付与され、あるいは逆に偏被依存性の無い集積光デバイスおよびその製造方法を提供することにあ

[課題を解決するための手段]

本発明は、上述した応力調節講を形成するためのマスクとして用いた非晶質シリコン膜自体が強力な応力作用を下側の光導波路に及ばしていることを見出し、その認識の下に完成したものである。

すなわち、本発明では、復屈折制御のために、 光導波路クラッド暦上に光導波路コア部に及ばす 応力を外部刺激(トリミング)により非可逆的に 変化させることのできる応力付与膜を設ける。

このような応力付与膜の一部を所望の光導破路

また、単一モード光導波路を、SiOzを主成分と する石英系光導波路とすることができる。

本発明集積光デバイスの製造方法は基板上にクラッド層を形成する工程と、クラッド層に埋設され光伝搬作用を持つコア部を含む単一モード光導波路に応力を与え、かつトリミングにより応力を非可逆的に変化させ得る応力付与膜をクラッド層上に形成する工程とを具えたことを特徴とする。

ここで、応力付与額を部分的にトリミングして、そのトリミングされた箇所の下部の単一モード光導波路の応力復屈折値を調節して、集積光デバイスの所定の光学特性を調節する工程をさらに 具えることができる。

また、応力付与限をトリミングする工程において、集積光デバイスに診断光を入射させ、所定の 光学特性をモニタしつつトリミングを行うことが できる。

また、広力付与膜をトリミングする工程において、光ピームを広力付与膜に部分的に照射するこ

復屈折特性が得られるようにトリミングし、例えばレーザピーム照射により応力付与膜の一部に相変化や蒸発を引き起こして、これにより集積光デバイスに所望の偏波特性を付与する。

さらにまた、本発明では、応力付与膜をトリミングする際に、集積光デバイスに診断光を入射し、デバイスの個波特性など所定のデバイス特性をモニタしつつトリミングを行い、極めて正確に復屈折制御および偏波特性制御を行うことができるようにする。

本発明集積光デバイスは基板と、基板上に配置されたクラッド圏およびクラッド層に埋設され、光伝搬作用をもつコア部を有する単一モード光導波路と、クラッド層上の所定部分に配置され、トリミングによりコア部に作用する応力を非可逆的に変化させて、単一モード光導波路の応力復屈折値を関節し得る応力付与膜とを具えたことを特徴とする。

ここで、応力付与腰を、非晶質シリコン膜とす ることができる。

とによりトリミングを実行することができる。

[作 用]

本発明では光導波路の組成や基板の種類を変えることなしに、複屈折値を調節できる点で、第16A 図および第168 図の応力調節構や第17図の応力付与部を有する従来の光デバイスと異なる。しかも、本発明における応力付与膜の形成において、変化精度を要求されず、後工程にはの応力付与膜をトリミングはよい。在の際にようにする際に、集積光で、が応力付与膜をトリミングする際に、なの際に、イテングでは、サイスの偏波特性などのデバイスの偏波特性制御に、ないては光デバスの偏波特性制御ができる。

トリミングの概念は電子回路分野における混成 集積回路を製造する際に基板上に蒸着あるいは印 線形成された抵抗体薄膜の一部をレーザビームに よりカッティングして所望の抵抗値に正確に合わ

[実施例]

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に 説明する。

実施例1

第1図は本発明の集積光デバイスの第1の実施

与膜31は、第1図に示すように、トリミング未実施領域(本例では非晶質領域)31aとトリミング 実施領域(本例では多結晶領域)31bとに区分される。6はクラッドガラス層12の上において光導 波路5の上方に配置した薄膜ヒータである。

応力付与膜31を形成しない従来の場合には、単一で大光導波路の応力復屈折値 B はシリコン応力を反映して B = 5 × 10⁻⁴であった。これに対して、非晶質シリコン応力付与膜31 を形成すると、この応力付与膜31は光導液応力を与えるので、基板1からの圧縮応力を明31の下部の光導波路4における復屈折値は B = 3.5 × 10⁻⁴まで減少するが、応力付与膜31の一部分31bを例えばレーザビームで加熱して多結晶化させると、このトリミング実施は31bでは応力が緩和され、ほぼもとの値 B = 5 × 10⁻⁴にまで回復することを本発明者らは見出した。

このレーザビームトリミング操作は、光干渉計 に入力ポート1aまたは2aより測定光を入射しつつ 例としての導波形光干渉計の構成を示す斜視図である。

この実施例1は、第14A 図および第14B 図または第16A 図および第16B 図の従来構成と異なり、クラッド層12の上において、結合率50% の2個の方向性結合器2 および3を連結する光導波路4に対応する部分にコア邸に及ぼす応力を外部刺激により非可逆的に変化させ得る応力付与限31が装荷されている。

第1図において、シリコン基板 1 上の石英系単一モード光導波路 4 および 5 のクラッド層 12 は厚さは 50 μ m の 5 i 0 2 系 ガラスである。 コア部は 8 μ m 角の 5 i 0 2 - T i 0 2 系 ガラスであって、クラッド層 12 の中央に配置される。 応力付与限 31 はクラッド層 12 上の一部に形成した厚さ 6 μ m で幅 200 μ m の非晶質シリコン膜であり、必要に応じて、外部刺激(例えばレーザビーム照射)を加えて局所的に多結晶シリコンへと相変化させ、下部のコア部に及ばす応力を変化させることができる。 したがって、トリミング終了後の状態では、応力付

実施することができるので、その測定光に基いて 光導波路の復歴折値を正確に微調整して光干渉計 に所望の偏波依存性あるいは無依存性を与えるこ とができる。

本発明の集積光デバイスの製造工程の一実施例を第2A図~第2E図を参照して説明する。第2A図~第2E図は第1図のAA、線に沿った断面に対応して各工程を説明する図である。

まず、第2A図に示すように、シリコン基板 1 上に SiGL 4. TiGL 4. 等の混合ガスを原料とする火炎加水分解反応によるガラス微粒子の堆積と透明ガラス化による公知の方法(たとえば、M. Kawachi et al.: "Flame Hydrolysis Deposition of SiO2-TiO2 Glass Planar Optical Waveguides on Silicon*. Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 22 (1983) p. 1932)でSiO2を主成分とするコア暦 42とから成る光導波膜を形成する。

続いて、反応性イオンエッチングによりコア圏 42のうちの不用部分を除去して第28図に示すよう

特開昭64~77002(ア)

に、リッジ状のコア部42a および42b を形成する。

次に、第26図に示すように、再び火炎加水分解 反応を利用して、コア部42a および42b を埋め込むように5i0aを主成分とする上部クラッド層43を 形成する。下部クラッド層41と上部クラッド層43 とによりクラッド層12を形成する。ここで、コア 第42a および42b によって光導波路 4 および5を それぞれ形成する。以上のようにしてチャンネル 導波路を形成すること自体は、N.Takato et al.: "Low-Loss High-Silica Single-mode Channel Waveguides", Electron. Lett.. 1986 Vol. 22 No.6 pp. 321-322に記載されている。

続いて、第2D図に示すように、応力付与膜としての非晶質シリコン膜31と、必要に応じて移相器として機能する薄膜ヒータ 6 をクラッド層12の上に、および光導波路 4 および 5 の位置にそれぞれ対応して形成する。本実施例では、非晶質シリコン膜31は多結晶シリコンをターゲットとするマグ
ネトロンスパッタ法で形成し、薄膜ヒータ 6 は金

ある。本実施例の光干渉計の場合には、2個の方向性結合器2と3を連結する2本の光導波路4および5の、方向性結合器を結ぶ区間におけるR値の差が決定的な役割を果たす。

第3回は、本発明で用いたレーザトリミング装置の構成の一例を示す。

第3図において、51はシリコン基板 1 上に設けた導波形光干渉計用試料であり、試料台 52の上に截置する。1 a′ および 2 a′ は、それぞれ、信号光 類 53 および 5 3′ からの信号光を試料 5 1 へ入力する 光ファイバ、1 b′ および 2 b′ は光干渉計 5 1 からの信号光を光検出装置 5 4 へ導く光ファイバである。 55 はトリミング用のアルゴンレーザ光源、5 6 は非晶質シリコン膜 3 1 のうちトリミングを行いたい解 分にレーザビーム を照射するように、レーザ光原 5 5 からのレーザ光を走査装置 5 6 からのトリミング用レーザビーム 37 を非晶質シリコン膜 3 1 へ導く・

アルゴンレーザ光源55からのレーザビーム37 は、レーザビーム走査装置56を経由して、試料51 属クロムを蒸着額とする真空蒸着法で形成した。マグネトロンスパッタ法により非晶質シリコン神臓31を形成した際のスパッタ雰囲気ガスとしては、H2ガスを3体積%添加したArガスを用いた。

次に、第2E図に示すように、トリミング用のアルゴンレーザビーム37を非晶質シリコン膜31の所望部分に照射することにより、この非晶質シリコン膜31の一部分31b を多結晶化させて、その部分に対応する光導波路における複屈折値を所望の値にすることができた。

ところで、果積光デバイスの偏波特性を設定する際には、光導波路の偏波方向による光路長差Rと、光波長丸の整数倍値N・Aとの差が、決定的な役割を果たすことが多い。ここで、Rは次式で与えられる。

$$R = \int B \cdot d \mathcal{L}$$

(2は光導波路長さ方向の線座標)

本発明では、このR値を微調整してデバイスに 所望の偏波特性を付与することが可能となるので

の上面に形成された応力付与膜31、ここでは非晶 質シリコン膜に照射される。レーザビームが照射 された非晶質シリコン膜の部分はレーザ加熱作用 により瞬間的に高温となり、多結晶化が進行す る。レーザピーム照射を中断すると、温度はすみ やかに室温に戻るが、レーザピームが照射された 部分に対応する光導波路において復屈折値の非可 逆的な変化が残る。レーザビーム照射時にも、入 出力光ファイバ1a′, 2a′, 1b′ および2b′ は加 熱されることがなく、測定用の診断光を光導波路 2-1 および2-2 に入射し、光導波路3-1 および 3-2 からの出射光の偏波特性をモニタできる。そ こで、トリミング用レーザピームを非晶質シリコ ン膜31に間欠的に照射しつつ、偏波特性をモニタ することにより、光導波路4について所望の複屁 折偏波特性を高精度で実現できる。

照射したアルゴンレーザピームのパワーは、た とえば1m、スポット径は、たとえば20μm 程度で ある。

なお、レーザビームのパワーを上昇すると、非

晶質シリコン膜31が多結晶化する代わりに、瞬間的に蒸発してしまう現象も観察されたが、この現象も、下部のガラス層12の劣化を招かない限り、 復屈折トリミングに利用できることを付記する。

レーザ光源55としては、アルゴンレーザの代わりにYAG レーザ等を用いてもよい。

第4A図および第4B図は、第1図示の光干渉計に おける入力ポート1aと出力ポート1bとの間の光出 射特性の傷液依存性の説明図であり、入力ポート 1aに入射させたTM液およびTE液の信号光の光周波 数をそれぞれ変化させた際の出力ポート1bからの 光出力の強度変化を示す。さらに詳細には、第4A 図はレーザトリミング実施前の状態を示し、第4B 図はレーザトリミング実施前の状態を示す。

第4A図、すなわちトリミング前では、一般に、TM波とTE波の光周波数応答にずれがあるので、前途したように、この光干渉計を合分波器として動作させるためには、TM波およびTE波のいずれか一方のみを選んで入射させなけらばならない問題点

ヒータ移相器 6 を調節することにより、光周波数 応答の山と谷の位置を $f_1, f_2(f_2-f_1-\Delta f)$ に一致させ、偏波依存性のない合分波器としての動作を得ることができた。 がある.

第4B図は、光干渉計の偏波特性をモニタしつつ 非晶質シリコン応力付与膜31のトリミングを実施 し、TM被およびTE被の間波数応答が一致したところでトリミングを終了したものである。この時、 2 つの方向性結合器 2 および 3 を連結してい 偏光 方の光導波路 4 および 5 の光路長差n・Δ L の偏光 方向によるわずかな差が信号光の波及の整数倍値 に一致している。トリミングによる B の変化量 ム B は、上記実施例では1.5 × 10-4程度であるので、非晶質シリコン膜の形成領域長 2 ** を Δ 8・ 4 ** λ、すなわち 2 ** > 10 mmに 設定しておけば、トリミングにより偏波依存性を必ず解消できる。

第3図のトリミング装置では、20μm 程度の空間分解能で応力付与膜31をトリミングでき、光路長差Rを光波長の百分の一以下の精度で調整することが可能であった。

このようにして傷液依存性を解消して構成した 光干渉計においては、第4B図に示すように、TE液 とTM液とが同一の光周液数応答を示すので、薄膜

<u> 実施例 2</u>

第5A図および第5B図は、本発明集積光デバイスの第2の実施例としての導波型光干渉計の構造を示す、それぞれ、平面図および第5A図のAA′線に沿っての断面を拡大して示す断面図である。

このような熱分難構23a および23b を設けることにより、薄膜ヒータ移相器6の消費電力は、実施例1の場合に比べて1/10程度に減少する利点が

ある.

しかし、熱分離講23a および23b は、第16A 図 および第168 図に説明した応力調整構21a および 21b としての作用も同時に示し、光導波路 5 の複 屈折値に大きな変化をもたらす点に注意する必要 がある。従来、このような熱分離視23a および 23b の復屈折値への影響を正確に見積るために は、複雑な応力分布の解析に基づく光回路設定 と、誤差を許さない加工工程管理が必要であり、 実際上は、ほとんど実行困難であった。本発明で は、トリミング可能な応力付与膜31を備えている ので、設計誤差や加工激差をこの応力付与膜31で 吸収して、偏波特性を精密に緋御すること(ここ では、偏波依存性を解消すること)が可能であ り、集積光デパイス(ここでは光干渉計)におけ る移相器の低梢費電力化と偏波特性の制御とを両 立させることができる。

実施例3

第 6 図は、本発明の集積光デバイスの第 3 の実 施例としての 2 段形光干渉計の構成を示す平面図

第6図の構成は、全体として、4チャンネル用 光周波数多重用合分波器として重要な応用分野を もっている。それぞれの光干渉計を構成する光導 波路69a、69e および69g の上には応力付与膜とし て非晶質シリコン膜67-1、67-2 および67-3が、そ れぞれ、配置されている。

それぞれの光干渉計の他方の光導液路 69b,69f および 69h の上には、光路長を微調整するための 球膜ヒータ移相器 66-1,66-2 および 66-3が、それ ぞれ配置されている。

この2段形光干渉計の偏波依存性を解消するためには、以下の手順を踏む。

まず、入射ポート 61a から信号光を入射させ、 出射ポート 65a の光周波数応答の偏波依存性をモニタしながら、非晶質シリコン膜 67-2のレーザト リミングを実施して、非晶質シリコン膜 57-2が形成された光干渉計の偏波依存性を解消させる。

次に間様の操作を入射ポート 61d および出射ポート 65d について実施し、非晶質シリコン膜 67-3 の形成された光干渉計の偏波依存性を解消させ

である.

この実施例は、第1図示の光干渉計の構成を基本として、光路長差ΔL 与10mmの1個の光干渉計と、光路長差ΔL′=ΔL/2与5mm の2個の光干渉計とを連結して構成したものである。

第6図において、61a~61d は入射ポート、62-1~62-3および63-1~63-3は3個の光干渉計の各々における方向性結合器、64a~64d は、それぞれ、入射ポート81a~61d に対応する入力側光導波路、65a~65d は出射ポートである。66-1~66-3は3個の光干渉計の各移相器用滞膜ヒータ、67-1~67-3は3個の光干渉計の各移和器用滞膜ヒータ、57-1~67-3は3個の光干渉計の各移和器用滞膜ヒータ、57-1~67-3は3個の光干渉計の各応力付与膜である。68a~68d は、それぞれ、出射ポート65a~65d に対応する出力側光導波路である。69a および69b は方向性結合器62-1と63-1とを結合する光導波路、69c および69d は方向性結合器63-1と62-3と63-3とを結合する光導波路である。

る.

このようにして2段目の2個の光干渉計の偏波 依存性を解消させた後に、入射ポート 61b から信 号光を入射させ、ここで、2段目の光干渉計の干 渉作用を無視できるように出射ポート 65a と出射 ポート 65b からの出力光強度の和をとり、この光 周波数応答偏波依存性をモニタレながら、非晶質 シリコン膜 67-1をレーザトリミングすることによ り、1 段目の光干渉計の偏波依存性を解消させ

このようにして、すべての光干渉計の偏波依存性を解消させた後、薄膜ヒータ移相器 66-1.66-2 および 66-3への印加電力を変化させることにより、それぞれの光干渉計の光周波数応答を横動方向(光周波数軸方向)で微調整して、10GHz 間隔の4チャンネルの信号光 f1.f2.f3.f4 を扱い、かつ個波依存性のない合分波器を得ることができる。

さらに多段の光干渉計 (多チャンネル合分波器)を構成するにあたっても、同様にして本発明

待開昭64~77002 (10)

を適用できることは、もちろんである。

実施例 4

第7図は、本発明の集積光デバイスの第4の実 協例としての導液形リング共振器の構成を示す平 面図である。

第7図において、シリコン基板1上において、石英系単一モード光導波路により、リング状光導波路71と入力光導波路72および出力光導波路73とが、それぞれ、方向結合器74および75により光結合するよう配置されている。方向性結合器74および75の結合率は、数4~104程度に設定されている。リング状光導波路71の上部にはレーザビーム37によりトリミングを行って応力を調整可能な応力付与膜としての非晶質シリコン膜31が配置されている。

第8A図および第8B図は、入射ポートlaからTN液とTE波との混合液による信号光を入射したときに、出力ポートlbから出射する出射光の光周波数応答特性を示す。第8A図はトリミング実施前の状態に対応し、リング共振器特有の周期的な共振特

実施例 5

第9A図および第9B図は、本発明集積光デバイスの第5の実施例としての導液形偏光分離器の構成を示す、それぞれ、平面図およびAA、線に沿った 断面を拡大して示す断面図である。

性が得られるものの、IM液とIE被の応答はずれている。第88図は光周波数応答のずれがなくなるようトリミングを実行した後の周波数応答であり、このトリミング実施後ではリング光共振器の偏波依存性は解消されている。

リング光共振器の周波数周期 A frは、リング状 光導波路 71のリング周長 Leing と次の関係にあ

$$\Delta f_r = \frac{c}{n \cdot L_{rins}}$$

本実施例ではLring 与40mmであり、周期 Afrは 5GHzである。トリミングにより、リング状光導波 路71の光路長n・Lring の偏波方向に依るわずかな 差が信号光波長の整数倍に設定されたことになる。

以上の実施例では、偏液依存性のない集積光デバイスを提供する場合について本発明を説明してきたが、次の実施例は、逆に所定の偏波依存性を持つ集積光デバイスを構成する場合である。

の構成は偏光分離器として動作させることができる。すなわち、入財ポート1aに入財した信号光のうち、例えばTE成分を出力ポート2aより出射させることができる。神膜ヒータ6への印加電力を変化させ、このヒータ6の下部の光導液路82の光路長を熱光学効果により1/2 波長だけ変化させると、TE成分とTM成分のそれぞれ出射する出力ポートを反転させることもできる。

実際には、故意に設けた非晶質シリコン膜による応力付与膜31以外にも、神膜ヒータ6の存在によっても、その下部の光導波路82の復屈折値がわずかに変化することがあるが、本発明の構成では、稗膜ヒータ6の応力作用も考慮して、所望の偏波特性が得られるように応力付与膜31をトリミングすればよいから、薄膜ヒータ6による復屈折値のわずかな変化は問題とはならない。

以上の実施例では、非品質シリコン応力付与膜 31の幅 T = 200 μ m 、厚さ d = 8 μ m であり、トリミ ング前後の復屈折値の変化量として、Δ B × 1.5

特開昭64-77002 (11)

× 10-5程度が得られた。Wやdを適宜選択することにより Δ B を変化させることができる。例えば、 Δ B は、0<d<10 μ a の範囲で、 d 値にほぼ比例することを確認した。Wが100 μ a 程度以下の場合には、トリミングにより複屈折値がむしろ増加する現象も截察されたことを付記する。いずれにしても、本発明では、応力分布計算に基づくシミレーションや予備実験によってWやd値をおおむ定めておけば、トリミングにより複屈折特性を微調整できるからこれらの現象は問題とはならない。

トリミングにより、非晶質シリコン膜を多結晶 化させると、複屈折値は応力付与膜がない場合と ほぼ同等の値に戻り、多結晶化されたシリコン膜 の複屈折値への影響は極めて小さい。

上記実施例では、応力付与膜31として非晶質シリコン膜を用いたが、その理由は、マグネトロンスパッタ等の手段により、比較的簡単に膜形成ができ、および反応性イオンエッチング等のドライブロセスによりパターン形成が容易であるからで

なお、薄膜中に残留引っ張り応力が発生する場合 には、薄膜にひび割れ等が生じ易いので、本発明 の目的には望ましくない。

上述した非晶質シリコン応力付与膜31は室温近傍での通常の使用環境では長期間にわたっては長期間にわたってに高信頼性を要求される場合とこれを増加した。 すなわち、非晶質や窒化シリコン形はとしたを保護といる。 その上に Si0 2 薄膜や窒化シリコン 表に 膜が空気 できる。 Si0 2 膜を 望化シリンを 変行することが 可能であるので、これらの膜を通してレーザトリミングを実行することが可能である。

応力付与膜 31の応力状態を非可逆的に変化させる外部刺激としては、レーザビーム照射の他に、赤外線照射、あるいは高電圧印加による放電や絶線破壊により応力付与膜の変性や破壊等を行う処理を用いることも可能であるが、非接触状態での処理である点、空間分解能が高く微調整が容易で

ある。非晶質シリコン膜はその内部に強い圧縮広力を呈するように形成することができ、その反作用としてその下に接している光導波路に引ける応力付与膜31としては、クラッド層上に形成した際に強い応力を下部の光導波路、すなわちコア部にはない応力を下部の光導波路、すなわちコア部に及ばす際であって、しかも外部刺激により、応力状態を非可逆的に変化し得る膜であれば、他の材料による膜を使用することもできる。

ある点等でレーザビームトリミングが実用的であ *

以上の実施例における非晶質シリコンによる応力付与限31は、クラッド圏12上の特定部分にのみ配置したが、本発明は、このような実施例のみに限定されるものではなく、例えばクラッド層12上に広い面積の部分にわたって一様に応力付与膜31を形成しておき、必要部分、例えばコア部の上方部分の応力付与膜をトリミングすることもできる。

あるいはまた、レーザトリミングに代えて、化学エッチングを利用することもできる。 すなわち、応力付与限 31の所定部分に化学エッチング液を置き、デバイス特性をモニターしつつエッチングを実行し、所望の特性が得られたところでエッチング液を吹き飛ばし、エッチングすなわちトリミングを終了すればよい。しかし、化学エッチングを用いた場合には、後洗浄処理等が要求されるので、プロセスが煩雑になる欠点がある。

なお、第2A図~第2E図に示した工程例におい

しかしこの方法は、次の理由で汎用的ではない ことを付記しておく。

(1) クラッド層組成は、他の要求条件(屈折率差の設定や射候性の観点等)により規定されることが多く、自由に820sを添加することはできない。
(2) SiO2-820s 系ガラスは、上記トリミングにより圧折率値そのものも変化してしまうので、光導波路の構造に大きな変化を与えることなく復屈折

を適切に定めることによって、B値がほぼ零になるよう設定しておき、正確な敬調整を応力付与限31をトリミングして行うようにすれば、Bが10-4以下の領域でも、精密な視屈折調整を達成することができる。このように、応力調節溝21a および21b とトリミング可能な応力付与限31とを併用することにより、広範囲にわたって複屈折を調整することができる。

以上の実施例では、シリコン基板上の石英系光 導液路を基本とする集積光デバイスの場合につい て、本発明を説明してきたが、本発明は、異種の 基板、例えば石英ガラス基板やサファイヤ基板上 の石英系光導波路にも適用できることはもちろん である。あるいはまた、本発明は、石英系光導波路にのみ限定されず、他の材料系の光導波路、例 えば、多成分ガラス系光導波路。LiNbの3系光導波路、半導体系光導波路、斑性体系光導波路等を基 本とする集積光デバイスにも適用できることもも ちろんである。 値のみを調節することが困難である。

突 施 例 6

第10図は、本発明の第6の実施例におけるトリミング箇所の光導波路の断面構造を示す断面図である。本実施例 6 では、あらかじめクラッド層 12 の上面にほぼ一様に応力付与膜 31を形成して、ありまる。 本の画側のクラッド層 12内に形成して、所望の 復屈折値にほぼ合わせておく。 続いて、クラッド層 12の上面に形成されている応力付与膜 31をトリミングして正確に復屈折特性、ひいては、デバイスの偏波特性のチューニングを行う。この実施例6 により、広範囲にわたる復屈折制御を正確に達成できる。

実施例 7

第11図は、本発明の第7の実施例としての多成分グラス系集積光デバイスの断面構造を示すうウェをである光学クラス基板である光学クラス基板である光学クラス基板である光学クランは、これらの上面近傍にCsイオンのはあられる。からは、では102 および103 を形成し、光導やリンを配置する。がラスを表しての光がランで配置する。がランド層としての発症がランド層104 として配置する。この上面には、からラッド層104 として配置する。この上部クラッド層104 として配置する。この上部クラッド層104 として配置する。この上部クラッド層104 として配置する。この上部クラッド層104 として配置する。この上部クラッド層104 として配置する。この上部クラッド層104 として配置する。この上部クラッド層104 としての非晶質シリコン膜31を配置する。

イオン拡散法により形成された多成分ガラス系 光導波路は、コア部と基板とのガラス組成の差に より、一般に応力複屈折性を呈するが、第11図示 のデバイス構造では、非晶質シリコン応力付与限 31をトリミングすることにより、集積光デバイス に所望の偏波特性を付与できる。広力付与膜31とコア部102 との間にSiO2 ガラス層104 を設けたのは、コア部102 に近接し過ぎて非晶質シリコン膜31を形成すると、コア部102 における伝数光が非晶質シリコン膜31によって吸収されてしまうので、これを防止するためである。すなわち、イオン拡散法で作製される光導波路では、コア部が基板の表面近傍に位置することを考慮したものである。

実施例8

第12図は、本発明の第8実施例であるYIG 系光 導液路デバイスの断面構造を示す断面図である。

ここで、 GGG 結晶基板 111 上に、液相エピタキシャル成長法 (LPE法:Liquid-Phase Epitaxial Method) とエッチング法との組合せにより、下部クラッド層 112 . コア部 113 . 上部クラッド層 114 からなる YIG 系単一モード光導波路が形成されている。上部クラッド層 114 の上には、トリミング可能な応力付与該としての非品質シリコン族

系組成を選択することにより、復屈折値をあらか じめ零に近づけ、応力付与膜31のトリミングによ る調整の可能な範囲内に設定しておくことは必要 である。

本実施例の方法により、YIG 系光導波路作製時の誤差を許容して、再現性よく光アイソレータ用 連波路デバイスを製造できる。

本実施例においても、実施例5で示した形態、 すなわち、応力調節濃と応力付与膜の双方を設け ることもできることは当然である。すなわち、第 12図におけるコア部113 の両側に、応力調節溝 を、コア部113 の複屈折値がほぼ等となるよう、 エッチング加工して設けておき、最終的な調整を 応力付与膜31のトリミングで達成することもでき る。

以上の実施例では、応力付与膜31は単一モード 光導波路のコア郎の上方に左右対称性を満たすよ うに配置されている。しかし、本発明は、これに 限定されるものではなく、必要であれば、次の実 施例に示すように、左右対称性のない配置も可能 31が配置されている。

666 基板上のYI6 系光導波路は、一般に、基板との熱膨張係数差により応力復屈折性を呈している。YI6 系光導波路を導波形光アイソレータ分野に応用する場合には、ファラデー回転を円滑に起こすために、この復屈折値を客にチューニングする必要がある。第12図示の構造では、コア部113の個波特性をモニタしつつ応力付与膜の幅をトリミングすることにより、正確なチューニングが可能である。

なお、これまでの実施例 1 、 2 、 3 等においては、光導波路の復屈折値 B の光導波路の所定長にわたる積分値がデバイスの偏波特性を決定していたが、本実施例 8 では、 B 値 そのものを光導波路の全長にわたって等にすることが要求される。 このような目的のためには、応力付与膜 31のトリミング未実施領域 31a の幅をトリミングにより一様に微調整し、光導波路の複屈折値をはば零(10⁻⁵以下)にすることが効果的である。

もちろん、光導波路の作製工程において、YIG

である。

実施例9

第13A 図および第138 図は、本発明の第9実施例の構成を示す、それぞれ、平面図および第13A 図のAA'線に沿った断面を拡大して示す断面図である。

与版 31を用いているので、この応力付与版 31の幅 や長さを適宜トリミングすることにより、所望の 波長板を精度よく構成することができる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明では、光導波路の

る.

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明集積光デバイスの第1実施例である光干渉計を示す斜視図、

第2A図~第2E図は、本発明集積光デバイス製造方法の一実施例における工程を疑明するための断面図、

第3図は、本発明で用いたレーザトリミング装 證の一例を示す概略構成図、

第4A図および第4B図は、光干渉計の偏波特性説明図、

第5A図および第5B図は、本発明集積光デバイスの第2実施例である光干渉計を示す、それぞれ、 外根 評面図およびそのAA、線断面図、

第 6 図は、本発明集積光デバイスの第 3 実施例である 2 段光干渉計を示す平面図、

第7図は、本発明集積光デバイスの第4実施例 であるリング光共振器を示す平面図、

第8A図および第8B図は、リング光共振器の偏波

クラッド 周上に、外部刺激、すなわちトリミングにより応力状態を変化させ得る応力付与膜を設けて集積光デバイスを構成しておくことにより、光導は路の復屈折特性、ひいては、デバイスの傷ングは、デバイス光入出力部に光ファイバを取り付けたまま実行できるので、いわゆるコーンでは、解析性が重要な理判を発光デバイスを構成するのに極めて有効である。

また、本発明によれば、光導波路復屈折値のみならず、光導波路の光路長を光波長の百分の一以下の精度で微調整する場合にも適用できる。これは、応力付与膜のトリミングにより、光導波路の長手方向の屈折率も微小であるが、変化することを利用するものである。

復屈折値や光路長の正確な設定は、光波をマイクロ被のように扱うコヒーレント光通信用集積光 デバイスの実現に大きな役割を果たすと期待され

特性説明図、

第9A図および第9B図は、本発明集積光デバイスの第5実施例である偏波分離器を示す、それぞれ、平面図およびそのAA、線断面図、

第10図は、本発明集積光デバイスの第6 実施例 における光導波路を示す断面図、

第11図は、本発明集積光デバイスの第7実施例 としての多成分ガラス系光導波路を示す断面図、

第12図は、本発明集積光デバイスの第8 実施例 としてのYIG 系光導波路を示す断面図、 A団b10⁸813B

第13図は、本発明集積光デバイスの第9 実施例 としての導波形光波長板を示す、それぞれ、平面 図およびそのAA、線斯面図、

第14A 図および第14B 図は、従来の集積光デバイスの一偶としての光干渉計の構成を示す、それぞれ、平面図およびAA'線断面図、

第15図は、従来の光干渉計の光周波数特性説明 図、

第16A 図および第16B 図は、従来の集積光デバイスの他の構成例を示す、それぞれ、平面図およ

特開昭64~77002 (15)

びスズ 線断面図、

第17図は、従来の集積光デバイスのさらに他の 構成例を示す断面図である。

1…シリコン基板、

2, 3…方向性結合器、

2-1.2-2.3-1.3-2.4.5 --- 単一モード光導波路 (コア部).

6…薄膜ヒータ移相器、

1a,2a …入力ポート、

16.26 …出力ポート、

la', 2a', 1b', 2b'…入出力ファイバ、

12…クラッドガラス層、

21a,21b … 応力調節禮、

22a.22b … 応力付与部、

23a,23b -- 熱分離溝、

31…トリミング可能な応力付与限(非晶質シリコ

31a …トリミング未実施領域、

31b …トリミング実施領域、

89a,69b,69c,69e,69f,69g,69h -- 単一モード光導 波攻

71…リング状光導波路、

72 ... 入力 導波路、

73…出力導液路、

74,75 …方向性結合器、

. 81,82 …単一モード光導波路(コア部)、

83,84 …方向性黏合器、

101 …多成分ガラス菇板、

102,103 …イオン拡散単一モード光導波路(コア

部)、

104 --- 上部クラッド層、

111 ··· GGG 基板、

112 ··· YIG 系下郎クラッド層、

113 … YI6 系コア郎、

114 --- YIG 系上部クラッド層、

121 --- シリコン基板、

. 122 …石英系単一モード光導波路(コア部)、

123 …クラッド層。

37…トリミング用レーザビーム、

41…下部クラッド層、

42…コア羅、

42a.42b …コア郎、

43…上部クラッド層、

51…試料、

52… 試料台、

53.53' ---信号光源、

54… 光検出器、

55…レーザ光源、

56…レーザビーム走査装置、

81a,51b,81c,61d …入力ポート、

52-1,62-2.62-3,63-1,63-2,63-3 ··· 方向性結合

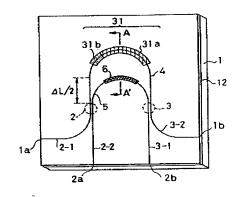
64a,64b,64c,64d,68a,58b,68c,68d …単一モード 光準波路、

65a.65b.65c.65…出力ポート、

86,87,88…薄膜ヒータ移相器、

66-1.66-2.68-3…薄膜ヒータ移相器、

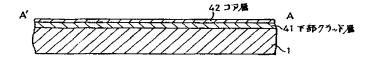
67-1.67-2.87-3…トリミング可能な応力付与膜、



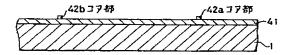
1 --- シリコン基板 2,3 --- 方向性結合器 1a,2a--- 入力ポート 1b,2b--- 出力ポート 2-1,2-2,3-1,3-2 4,5 --- 光導液路 6 --- 薄膜に9粉粗器 12--- クラッドガラス層 31--- 応力付与膜 31a --- トリミンア実施領域 31b --- トリミンア実施領域

> 実施例1の斜視図 第1図

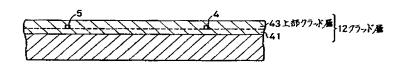
特開昭64-77002 (16)



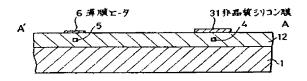
本発明製造方法の実施例の工程説明用断面図 第2A図



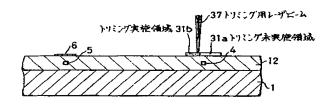
本発明製造方法の実施例の工程説明用新面図 第2B図



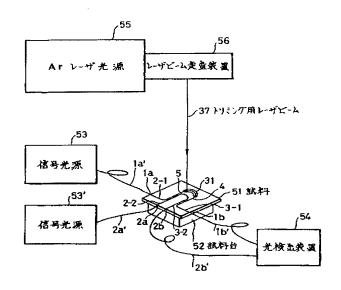
本発明製造方法の実施例の工程説明用断面図 第20図



本発明製造方法の実施例の工程説明用新面図 第2D図

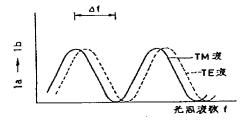


本発明製造方法の実施例の工程説明用 新面図 第2 E 図

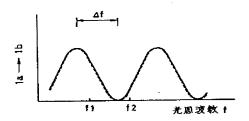


本発明で用いたレーザトリミング表置の概略構成図 第 3 図

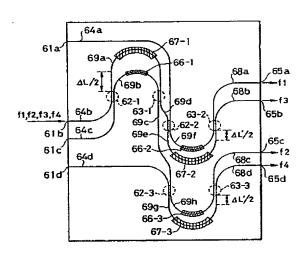
特開昭64-77002 (17)



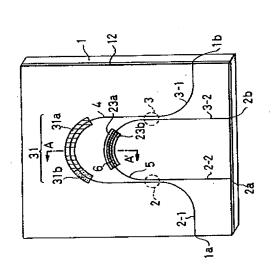
光千湾計の偏波特性説明図 第4A図



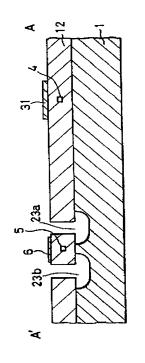
光千渉計の偏波特性説明図 第4B図



実施例 3の平面図 第 6 図



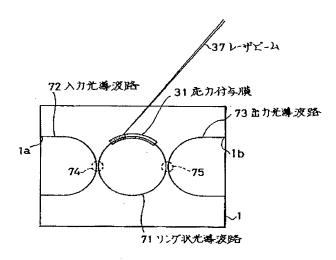
実施例2の斡視図 第54図



実施例2の断面図 第5B図

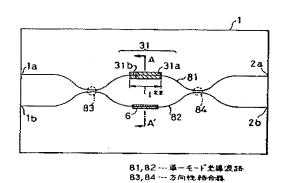
23a, 23b ---教介鑑潢

特開昭64-77002 (18)

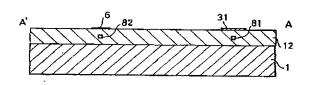


74,75 --- 方向性結合器

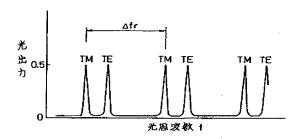
第3実施例の平面図 第7図



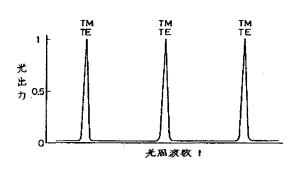
実施例5の平面図 第9A図



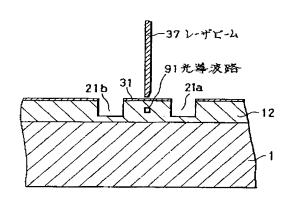
実施例5の新面図 第9B図



リング光共振器の偏振特性説明図 第8A 図



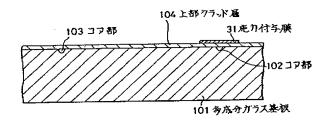
リング光共振器の偏液特性説明図 第8B図



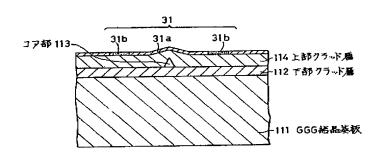
21a,21b --- 応力調節満

実施例6の新面図 第10図

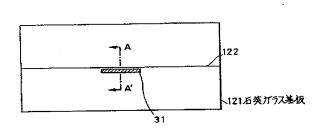
特開昭64-77002 (19)



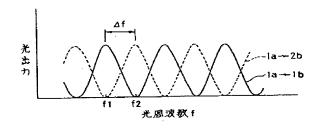
実施例1の断面図 第11図



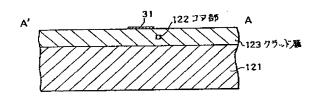
実施例 8の新面図 第12図



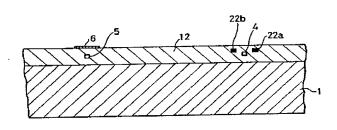
実施例 9の平面図 第13A図



光恩波教特性說明図第15図

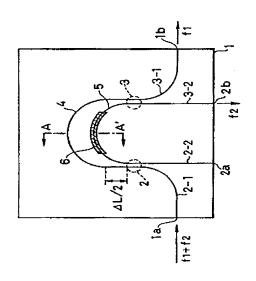


実施例9の断面図 第13B図



従条例の断面図 第17図

特開昭64-77002 (20)

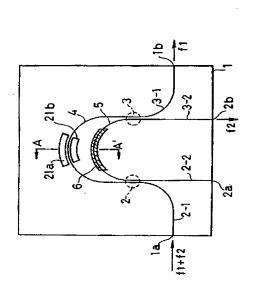


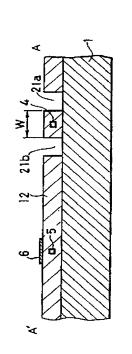
従来例の平面図第144図

1---シリコン基級 2,3---方向性 結合器 12---グラッドガラス層 [a,2a---人力水-]

紋米⁄母のশ面図 第14B図

供来例の軟面図 第16B図





21a,21b --- 応力臨節漢

供来例の平面図 第164図

特開昭64-77002 (21)

第1頁の続き 庁内整理番号 識別記号 @Int_Cl.⁴ F-7036-2H M-7036-2H 7036-2H G 02 B 6/12 6/14 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 杉 田 彰 夫 ⑫発 明 者 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 真 ⑩発 明 者 住 田

会社内